CMP2019项目路演报名表

|  |
| --- |
| **企业基本信息** |
| 公司全称（\*） |  |
| 公司网址（\*） |  |
| 办公/通信地址及邮编 |  |
| 成立时间（\*） |   | 注册资金（万元） |  |
| 路演目的 | ○融资 ○技术授权或转让 ○市场合作 |
| **项目基本情况** |
| 内容包括产品或服务介绍、目标客户、市场潜力、所在细分市场、预测细分市场占有率、行业竞争状态、商业模式、产品目前状态、及希望寻找合作的方式 |
| **融资需求（如有）** |
| 融资金额（\*） | 万元 | 币种（\*） | ○人民币 ○美元 |
| 融资方式（\*） | ○股权 ○债权  | 截止时间 |  年 月 |
| 融资投向（\*） |  | 是否接受并购？（\*） | ○是 ○否 |
| 拟出让股权比例 |  % |
| **联系人信息** |
| 联系人姓名 |  | 职务  |  |
| 手机 |  | Email |  |

以上资料填写后请发到邮箱：9257829@qq.com，会务组审核后，将通知您参会事宜，联系电话：0512-66910805。谢谢！